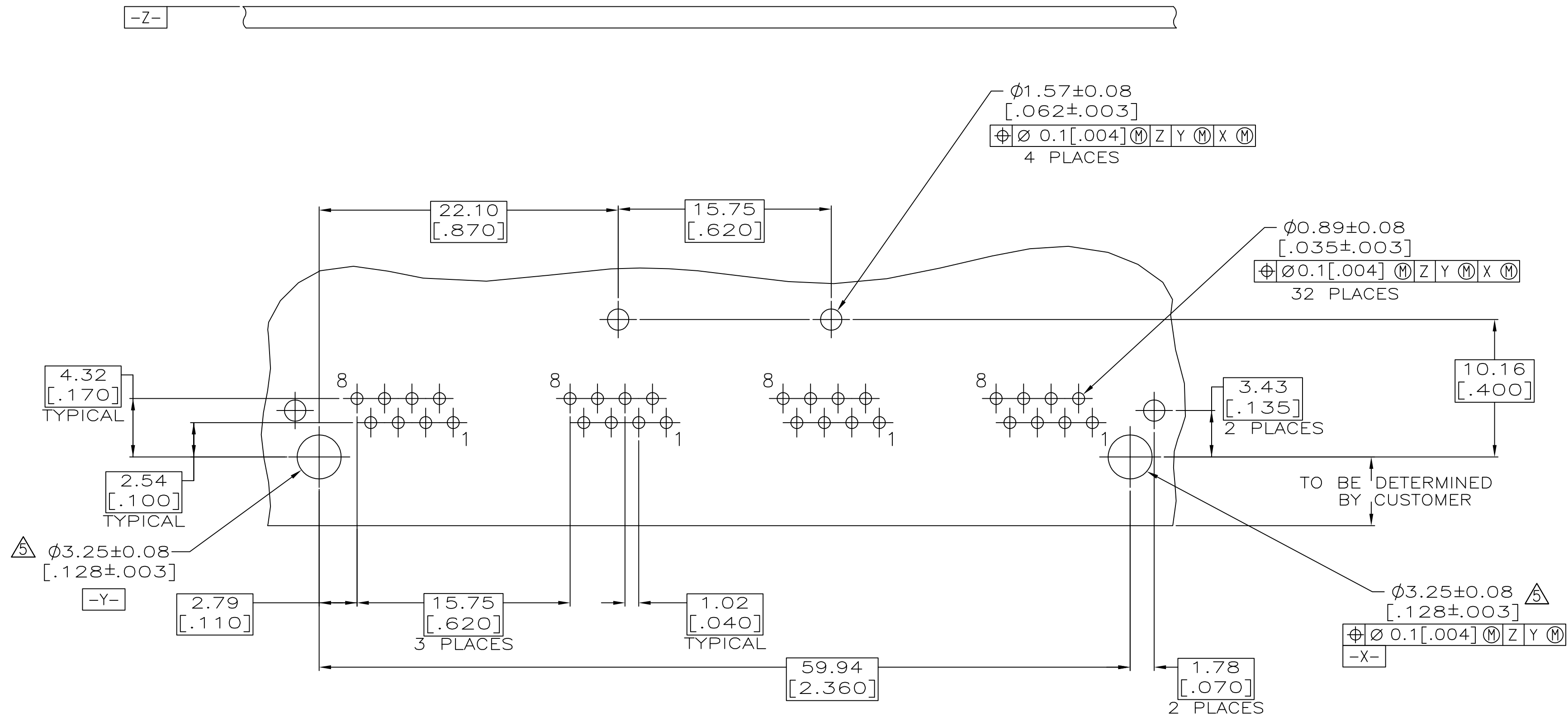
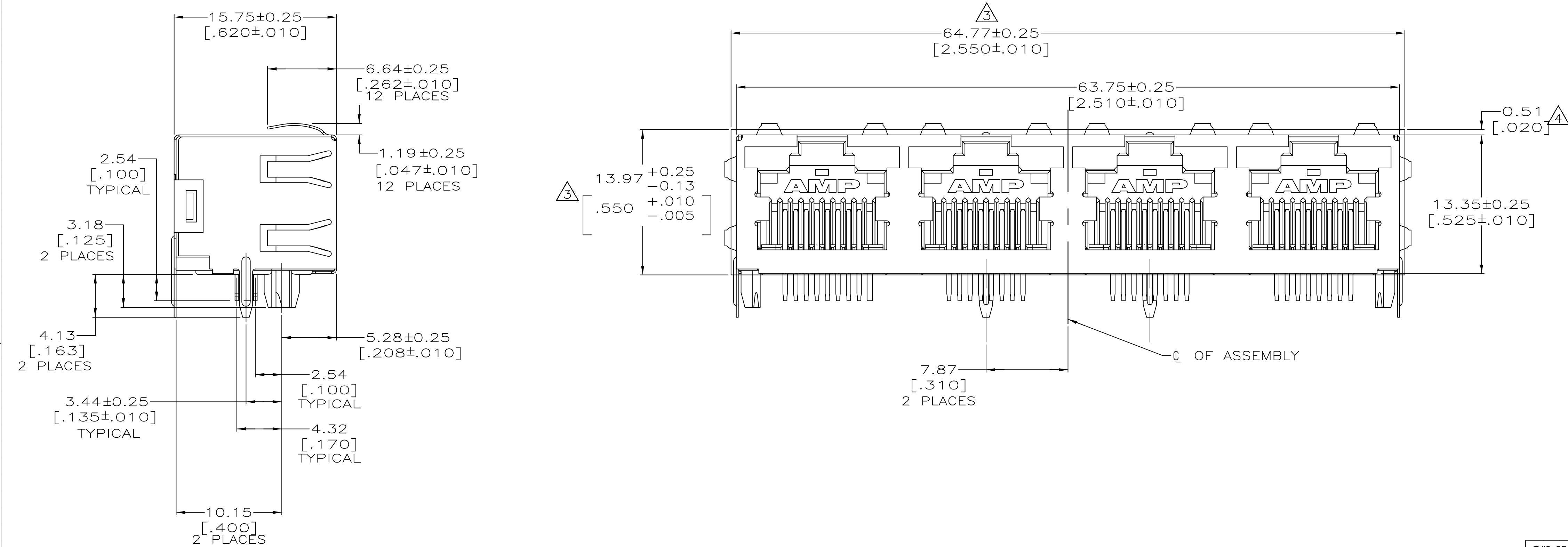


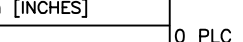
LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
AA	22	B1	REV PER	ECO-14-011533	29JUL2014



SUGGESTED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



1. MATERIAL:
HOUSING — HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK, UL94V-0.
TERMINALS — .36[.014] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 3.81 μ m[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27 μ m [.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27 μ m [.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
SHIELD — .196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY PREPLATED WITH 2.03 μ m[.000080] — 3.81 μ m [.000150] BRIGHT TIN OVER 1.27 μ m [.000050] THICK MIN NICKEL.
2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
3. SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.
4. SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR AND TOP PANEL OPENING.
5. PLEASE ENSURE THE HOLE IS FULL CIRCLE SHAPE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN J. ALCORTA — DOCK5 CHK J. WESTMAN APVD S. FLICKINGER 16JUN2005 16JUN2005 16JUN2005		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± 0.25[.01] 3 PLC ± 0.13[.005] 4 ANGLES ± —		INVERTED MOD JACK ASSEMBLY, 1x4, SHIELDED, PANEL GROUND	
MATERIAL		FINISH		RESTRICTED TO —	
		—		—	
CUSTOMER DRAWING				SIZE CASE CODE DRAWING NO A1 00779 C=5406544	
SCALE 4:1				SHEET 1 OF 1 REV B	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9